

关于举办“无氰电镀新工艺、新技术、新进展”论坛报告征集的通知

出于对安全和生态环境构成的影响，氰化物电镀工艺备受政府管理部门关注。本协会曾于 2010 年对“无氰电镀”工艺进行过论坛探讨活动，随着国家政策的收严，倒逼了氰化镀工艺在不断研发，行业出现了一些新的解决技术和工艺，由于氰化物电镀工艺在电镀业中仍有较多的使用刚需，为促进我省氰化镀工艺的改进，协会拟举办一次主题为“无氰电镀新工艺、新技术、新进展”的论坛研讨活动。意以让相关企业受众了解行业氰化镀工艺技术的最新动态。现就本次论坛主题进行报告征集。

论坛主题：氰化物电镀工艺的研发新进展

（意向报告：无氰沉锌、无氰镀铜、无氰镀银、无氰镀金及相关配套技术等）

论坛时间：2019 年 5 月 22 日，一天（含午餐）（“第十三届国际（广州）表面处理、电镀、涂装展览会”期间）

论坛举办地点：广州保利世贸博览馆会议厅

费用：每场 3500 元（每场 20 分钟）

演讲报告报名回执

单位名称	
报告题目	
报告人：	电话：
E-mail	

报名回执请于 1 月 31 日前向协会秘书处报名，2 月 28 日前汇款确认，论文提交时间为 4 月 25 日。报告场次安排有限，有意向者请尽快安排报名。欢迎来电垂询。

电话：020-83276177 传真：020-83805685 邮箱：gdea2006@163.com

联系人：范晓勤 张伟文

广东省电镀行业协会

2019 年 1 月 17 日